

2027 瑞士日內瓦第 52 屆國際發明展 台灣參展團

52nd INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA

邀 請 函

發明先進：敬啟

「第 52 屆瑞士日內瓦國際發明展」

52nd INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA

將在 2027 年 4 月 28 日~5 月 2 日 開展，本會傳承 40 幾年來的帶團經驗，繼續為發明界服務，敬盼與您同行。

瑞士日內瓦國際發明展，為世界首屈一指發明展，經濟部智慧財產局公告著名國際發明展，瑞士日內瓦國際發明展 2026 年有來自 35 國家地區 1,000 多件發明作品參展，世界工商人士超過 30,800 人次參觀，各國新聞媒體均前往採訪報導，若在此國際發明舞台獲獎，將無比榮耀。

今年我們除了傳承以往之優點外，若您的作品擁有中華民國專利(四年內)參展獲金、銀、銅牌之獎項，可得經濟部智慧財產局之來回機票費補助。(如附表)



台灣發明協會
日內瓦參展團

理事長 **張家菊** 敬邀

專利發明創作獎助辦法

第十七條

發明或創作在我國取得專利權後之四年內，參加著名國際發明展獲得金牌、銀牌或銅牌獎之獎項者，得檢附相關證明文件，向專利專責機關申請該參展品之運費、來回機票費用及其他相關經費之補助。

前項經濟費補助如下：

一、亞洲地區：以新台幣二萬元為限。

二、美洲地區：以新台幣三萬元為限。

三、歐洲地區：以新台幣四萬元為限。

同一人同時以二以上發明或創作參加同一著名國際發明展者，其補助依前項規定辦理；如該發明或創作曾獲補助，不得再於同一著名國際發明展申請補助。第一項之著名國際發明展，由專利專責機關公告。符合申請第一項之補助者，發明人或創作人應於參展當年提出申請補助。

2027 瑞士日內瓦第 52 屆國際發明展-參展辦法

一、宗旨：促進國際科技交流，爭取國家榮譽，增進國民外交，拓展發明新產品海外市場，提高新產品之行銷市場價值，特定本參展辦法。

二、主辦單位：台灣發明協會

三、團名：2027 瑞士日內瓦國際發明展-台灣參展團

四、依據：瑞士日內瓦國際發明展覽會大會組團授權書

五、展覽會名稱：2027 瑞士日內瓦國際發明展

六、展出日期：2027 年 4 月 28 日 ~ 5 月 2 日

七、展出地點：Palexpo SA / Le Grand-Saconnex / Geneva / Switzerland

八、參展作品：凡參展之作品有中華民國專利證書者(專利四年內)，一旦得獎，經濟部智慧財產局將提供補助以茲鼓勵，若無中華民國專利證書也可參展但無補助，需特別注意。

九、費用：

1. 參展費：每件作品**台幣 105,000 元**

(包含報名費、展位費、評審費、入場證及桌椅費)

2. 海報費：每件**台幣 1,000 元**。(自理者免繳)

3. 代展費：每件**台幣 20,000 元**。

(代展作品需提供 3 分鐘內影片，請上傳 YouTube 後提供網址。)

4. 個人旅費：預估 16 萬左右。欲隨團者，請提供隨團報名表及護照影本，後續由旅行社聯繫。如未達成團人數，將改為自行前往。

5. 瑞士日內瓦展為 1 攤位 2 作品，

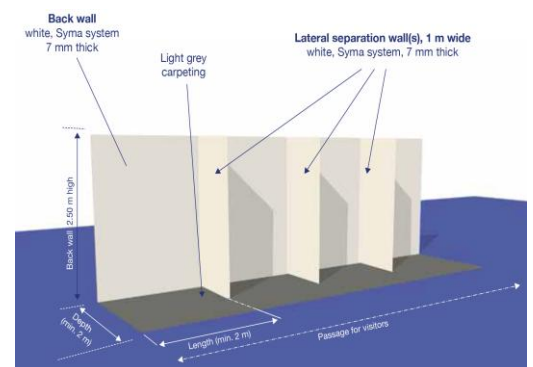
單 1 作品如需獨立攤位需另加**台幣 45,000 元**。

6. 現場中法翻譯人員 **€200 歐元/日**

(請自行交付翻譯人員，本會不代收。)

7. 獨立電源費(500w)：**台幣 12,000 元**。

十、即日起接受報名至 **2027 年 2 月 28 日** 截止。



※ 截止日前資料未繳交齊全者將無法刊登於瑞士展覽大會專刊。

※ 指定轉角攤位者須另加台幣 10,000 元。(有預訂並繳款者優先)

繳交參展資料明細單：

以下所有資料請以電子檔交件：tia7626@yahoo.com.tw

寄件主旨請輸入 xxx(個人名、學校名或公司名)報名瑞展。

文字部分請交 word 檔，照片圖檔請以 jpg 檔交件，每件作品請獨自建立一個資料夾，報名一件以上之作品，請於資料夾上輸入編號，以利以編號通知補件，謝謝。

☐01.已填妥之報名表(一件作品填寫一份報名表，需詳細填寫完整)

☐02.參展切結書(請該作品一位發明人代表簽名或蓋章)

☐03.參展品專利證書掃描檔

(無專利者免附。有專利卻未檢附者，歉難申請機票補助)

☐04.參展品照片檔案(每件作品建議提供二張)

☐05.隨本團前往參展人員請附上隨團報名表(含護照影本)

☐06.自行前往參展人員請提供人數及中英文姓名

☐07.發明人或聯絡人名片一張/或檔案

☐08.聘請翻譯人員切結書

(請參展現場負責人代表簽名或蓋章)(無聘請者免填)

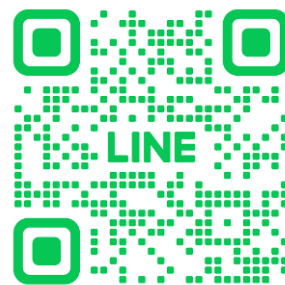
報名日期：即日起接受報名至 **2027 年 2 月 28 日止**

聯絡地址：(241-608)新北市三重區重陽路一段 1 號 4 樓之 11

聯絡人：秘書處 吳秋瑾 小姐

聯絡電話：02-6605-7626#323

E-mail：tia7626@yahoo.com.tw



台灣發明協會
官方好友 LINE

• 參展資料請連同全額參展費於報名截止日前繳交至本會，以完成報名手續。(以上資料未齊全或未繳付全額參展費者，歉難受理報名。)

• 電匯資料：新光銀行(銀行代碼 103) 北三重分行

戶名：“**社團法人台灣發明協會**”

帳號：“**0310-10-100304-3**”